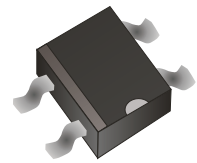


DF005S-G Thru. DF10S-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 1.0A

RoHS Device

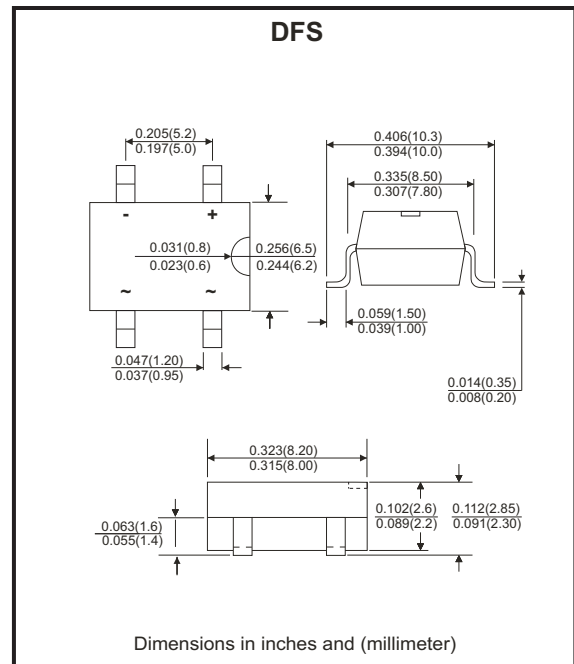


Features

- Rating to 1000V PRV.
- Ideal for printed circuit board.
- Low forward voltage drop.
- High current capability.
- The plastic material has UL flammability classification 94V-0
- UL recognized file # E349301 

Mechanical Data

- Polarity: As marked on Body.
- Weight: 0.38 grams.
- Mounting position: Any.



Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	DF 005S-G	DF 01S-G	DF 02S-G	DF 04S-G	DF 06S-G	DF 08S-G	DF 10S-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current @ $T_A=40^\circ\text{C}$	$I_{(AV)}$	1.0							A
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load (JEDEC Method)	I_{FSM}	30							A
Maximum Forward Voltage at 1.0A DC	V_F	1.1							V
Maximum DC Reverse Current @ $T_J=25^\circ\text{C}$ At Rate DC Blocking Voltage @ $T_J=125^\circ\text{C}$	I_R	10 500							μA
I^2T Rating for Fusing ($t<8.3\text{ms}$)	I^2t	3.735							A^2s
Typical Junction Capacitance Per Element (Note 1)	C_J	25							pF
Typical Thermal Resistance (Note 2)	$R_{\theta JA}$	40							$^\circ\text{C/W}$
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150							$^\circ\text{C}$

Notes:

1. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
2. Thermal resistance from junction to ambient mounted on P.C.B with 0.5*0.5"(13*13mm) copper pads.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: G

Rating and Characteristics Curves (DF005S-G Thru. DF10S-G)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve

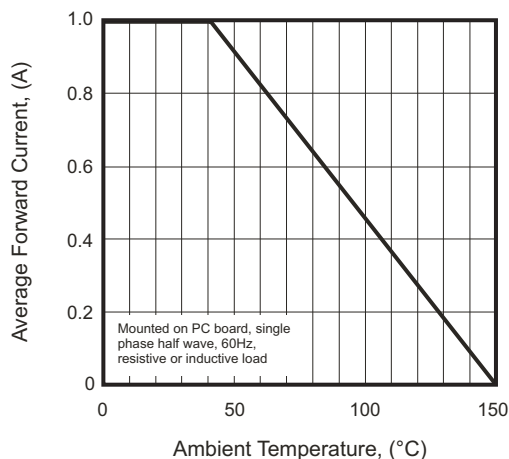


Fig.2 - Maximum Non-repetitive Surge Current

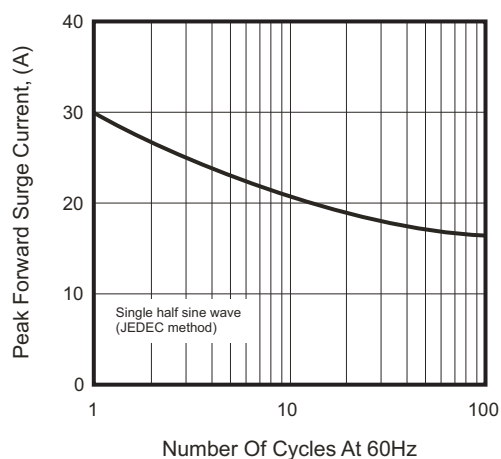


Fig.3 - Typical Junction Capacitance

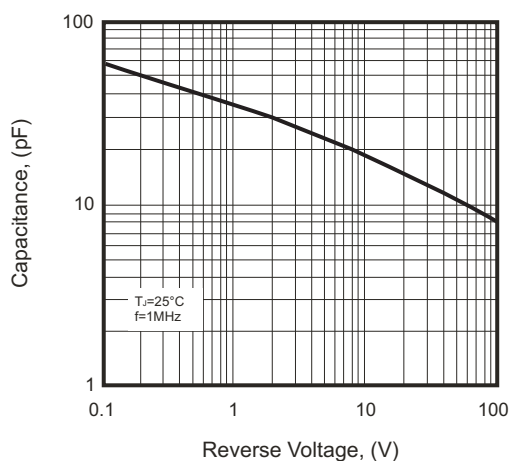


Fig.4 - Typical Forward Characteristics

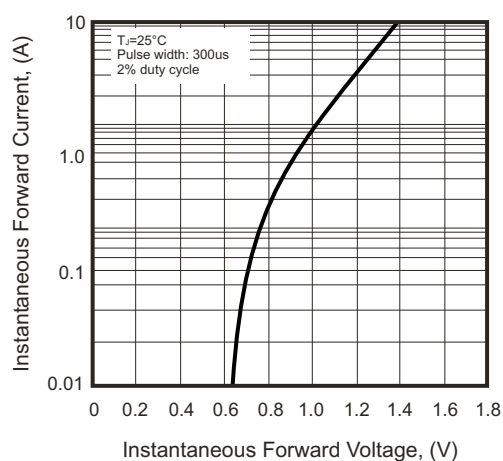
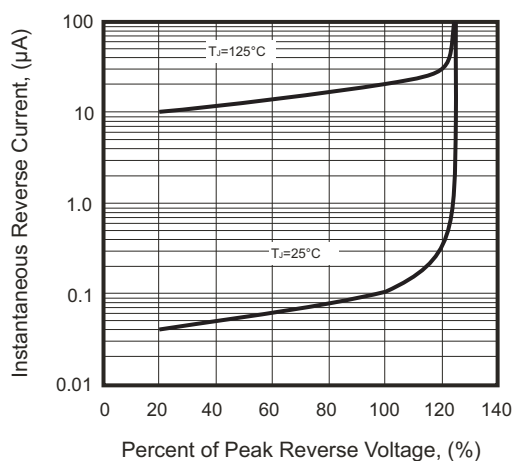
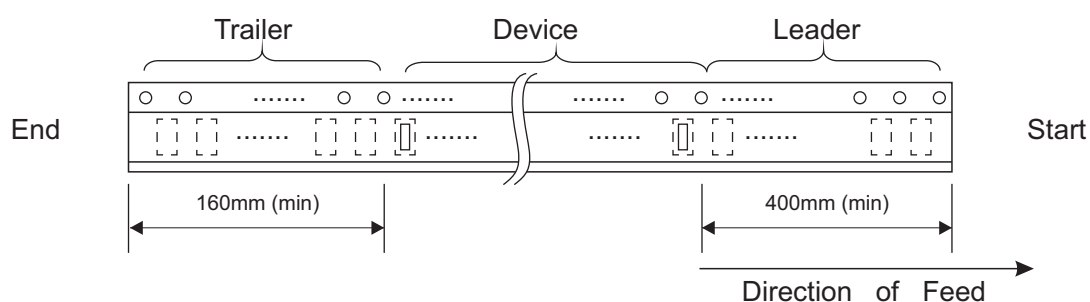
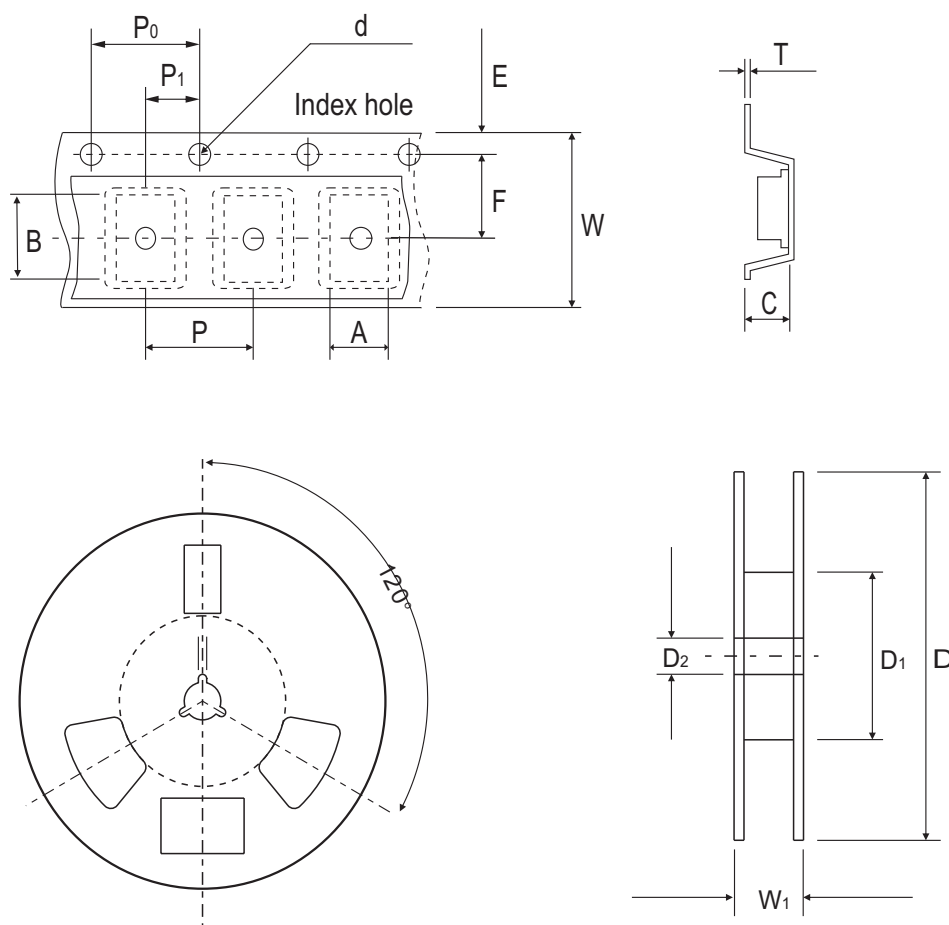


Fig.5 - Typical Reverse Characteristics



Reel Taping Specification



DFS	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	8.64 ± 0.10	10.41 ± 0.10	3.81 ± 0.10	1.55 ± 0.05	330	50.0 MIN.	13.00 ± 0.20
	(inch)	0.340 ± 0.004	0.409 ± 0.004	0.150 ± 0.004	0.061 ± 0.002	13	1.969 MIN.	0.512 ± 0.008

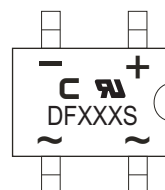
DFS	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	7.50 ± 0.05	12.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.32	16.00 ± 0.30	16.00~18.40
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.295 ± 0.002	0.472 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.013	0.630 ± 0.012	0.630~0.724

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: G

Marking Code

Part Number	Marking code	Packaging
DF005SP-G	DF005S	Tube
DF01SP-G	DF01S	Tube
DF02SP-G	DF02S	Tube
DF04SP-G	DF04S	Tube
DF06SP-G	DF06S	Tube
DF08SP-G	DF08S	Tube
DF10SP-G	DF10S	Tube
DF005ST-G	DF005S	Reel
DF01ST-G	DF01S	Reel
DF02ST-G	DF02S	Reel
DF04ST-G	DF04S	Reel
DF06ST-G	DF06S	Reel
DF08ST-G	DF08S	Reel
DF10ST-G	DF10S	Reel



XX / XXX = Product type marking code
C = Comchip Logo

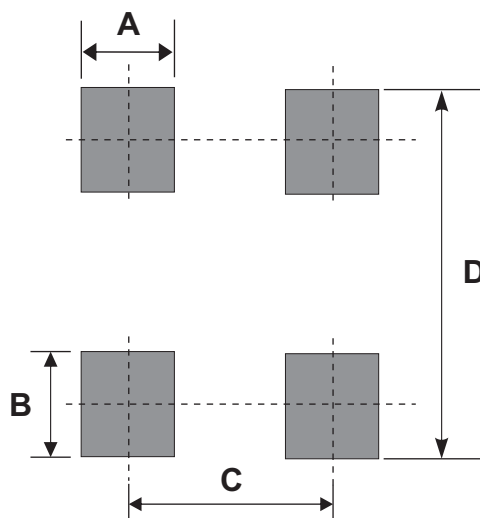
Note:

1) Suffix code after part number to specify packaging item .

Packaging	Code
TUBE PACK	P
REEL PACK	T

Suggested PAD Layout

SIZE	DFS	
	(mm)	(inch)
A	1.20 Min	0.047 Min
B	1.52 Min	0.060 Min
C	5.21 Ref	0.205 Ref
D	10.26 Max	0.404 Max



Standard Packaging

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
DFS	50	5,000

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
DFS	1,000	13

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: G

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9